

Milano

Interessi ed expertises

- Bump bonding – Selex
- Meccanica e cooling
- Chip design RD53 (CHPIX65 in CSN5)
- HVCMOS (HVR_CCPD in CSN5)

Expertises

- Off detector electronics (PP2)
 - Moduli
 - Servizi
 - Software e testbeam
-

Milano

- Manpower: ~ 10 staff
- Laboratorio di Elettronica
- Ufficio tecnico e officina meccanica

